PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-206033

(43) Date of publication of application: 17.10.1985

(51)Int.CI.

H01L 21/314

H01L 21/205

H01L 23/36

(21)Application number : 59-061799

61799 (71)Applicar

(71)Applicant : SEIKO INSTR & ELECTRONICS LTD

(22) Date of filing:

29.03.1984

(72)Inventor: AOKI TOSHIHIRO

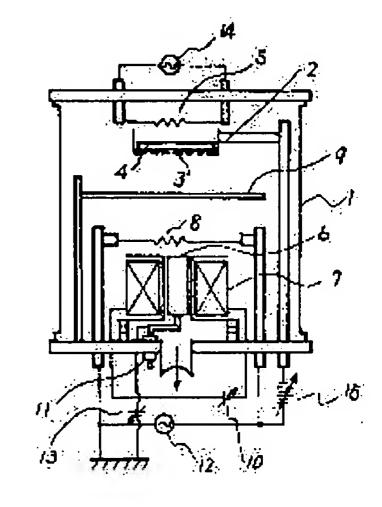
KASHIMA KOTARO

(54) SEMICONDUCTOR IC ELEMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the IC element of high reliability by increasing the resistance and improving the thermal conductivity by a method wherein, in providing the surface of a driving semiconductor IC with a heat dissipating film serving as an electric insulation film, at least the surface of this thin film is put into a diamond structure.

CONSTITUTION: A substrate holder 2 having a mesh grid 3 at the bottom is arranged at the center in the upper part in a vacuum bell jar 1; then, a substrate 4 is mounted thereon, and a heating filament 5 is provided above the substrate 4. A nozzle 6 spouting the gas of an evaporation source is arranged at the bottom center; further, an electromagnetic field coil 7 is placed around it, and a filament 8 for heating the evaporation source gas is placed above. The device thus constructed, methane acetylene is blown through the nozzle 6, and the gas is thermally decomposed by heating the filament 8 while the



ionization efficiency is increased by the coil 7. Thereafter, a thin film of diamond structure is produced on the surface of the substrate 4 by removing impurity ions of the gas with the grid 3.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-206033

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

昭和60年(1985)10月17日

H 01 L 21/314 21/205 23/36

7739-5F 7739-5F

6616-5F

未請求 発明の数 1 (全 4 頁)

砂発明の名称 半導体集積回路聚子

> ②特 昭59-61799

砂出 昭59(1984)3月29日

俊 眀 広 木

東京都江東区亀戸6丁目31番1号

会社内 .

奉太郎

東京都江東区亀戸6丁目31番1号 - セイコー電子工業株式

会社内

包出

会社

弁理士 最上 理人

発明の名称

特許請求の範囲

- 少なくとも狭図にダイヤモンド構造の薄膜 を形成したことを特徴とする半導体集積回路索子。
- (2) 特許請求の範囲第1項記載の半導体集積回 路界子において、ダイヤモンド構造の薄膜は電気 的絶尿膜として用いることを特徴とする半導体集 横回路素子。
- (3) 存許請求の範囲第 2:項記戦の半導体集積回 路素子は駆動用半導体集役回路素子でありかつ、 ダイヤモンド構造の薄膜は熱放散膜として用いら れていることを悟散とする半導体集役回路架子。

3. 発明の詳細な説明

(密媒上の利用分野)

: 本発明は電子機器用半導体集積回路累子に係り、 将に殺面にダイヤモンド的造の母膜を形成した半 導体集積回路粜子に関するものである。

(従来技術)

東京都江東区電戸6丁目31番1号

電子機器はその使用条件が厳しく、 力化技術に支えられて半導体集積回路需子の性能 向上により電子機器の小型化が可能となつでいる。 そして、現在半導体集積回路累子はシリコン単結 晶に気相成長・酸化・選択拡散などプレーナ加工 法によつて、加工されている。

しかしながら、半導体集積回路累子は超小型化 の利点をもつが、大幅力・高圧の回路は実現でき ない等の欠点をもつている。それは、半導性機能 のダイオード・トランツスター等を構成するPN 接合即での抵抗発熱による蓄熱作用の問題に重大 な欠陥を有するからである。

. 抵抗弱煞による熱は、主として電気的絶縁膜の 酸化シリコンを介して配線電池のアルミニウムに 伝わり、パツケージを通じて外部に熱伝導放散さ れ、奥に設制空冷などの処理によつて船的問題を 対処している。それは、発熱部に直接接触する膜 化シリコンが電気的高抵抗であるけれども熱伝導

度に劣るために超るのである。

このように、電子扱器を解放する半導体集役回 路界子符に駆動用半導体集役回路累子には、電気 的高抵抗でかつ熱伝導度の良好な材質が野望され でいる。しかしながら、精密かつ複雑な加工が行 なわれればならない上に、コスト上からもその材質は自づと限定されてしまつているのが現状であ る。

(発明の目的)

本発明は、これらの欠点を除去し、高抵抗ならびに熱伝導能の良いことを要求される部分にダイヤモンド構造の薄膜をコートすることにより、従来と全く異なつた良好なる特性を有し、信頼性の高い半導体集積回路素子を提供することを目的とする。

(発明の構成)

様されたノズル6との間のアーク選界13により イオン化される。そのイオン化された蒸発物質が、 交流電界14で基板加熱用フイラメント5を加熱 して、それにより予め加熱された基板4に同かつ て直流電界15を受けて加速される。その時グリッド3によつて炭化水素不純イオンが除去され、 炭素イオンのみがグリッド3により増加速されて 蒸板保持具2にある基板4の表面上にダイヤモン ドガ膜が形成される。この場合基板は低温加熱で 充分であり、又短時間に厚いダイヤモンド溶膜が 密着性貝く形成される。

このように、メタン・アセチレン等炭器化合物 気体を加熱アーク放電させながら拡板製面に炭系 蒸発物質を堆積することにより、ダイヤモンド構 造の薄膜を裂面に形成した半導体集積回路発子が 得られる。第2回に示す半導体集積回路第子性類 1 凹に示す装置で以下のようにして製造される。

P型シリコン単結晶の上に、N型結晶を気相成 長させたシリコンウエハーを、ステンレス製ベル ジャー1の上部に、ウエハー表面を下にしてセン (b) は主要断回図である。

本発明による半導体集权回路素子は、実空低圧 中でアーク放電による炭素化合物気体のイオンを 照射しながら、ダイヤモンド構造の炭素を堆積さ せたものであり、この製造装置を以下に説明する。

第1回において真空ベルジャー1内の上部中央に基板保持具2が網目グリッド3の上に基板4を乗せた構造であり、この基板4の上部に基板加熱用フィラメント5が設置されている。底部中央には、蒸燈頭の気体を吐出するためのノズル6の上間に 11には低界コイル7並びにこのノズル6の上間に 接近して蒸発頭気体加熱用フィラメント8が設置 されている。又基板保持具2及びノズル6との間 にシャッター9が配数されている。

蒸発原気体メタン・アセチレン等段架化合物を ノズル6を介して導入され、 医流電界10を加え た電磁界コイル7による磁界によつでイオン化効 海を高めながら、 交流電界12で気体加熱用フイ ラメント8を加熱し、 気体を熱分解し、 かつ気体 加熱用フィラメント8と絶数パイプ11により絶

トレ予め200℃に加熱した。下部蒸発原ノズル 6から高純度メタンガスを導入した。電磁界コイ ルフを35VLSA、蒸発源気体加熱用フイラメ ント8を10V15A、アーク放電界13を50 V2Aでイオン化させ基板4との直流偏界10を 500 7 1 0 m A により蒸発堆積させた。 薄膜形 成中のペルジャー1内部のガス分子圧力の状況を ピラニ英空計によりモニターしな 1 Torr に維持 した。この構成で、シャッター9の弱弱により約 30分間蒸階を行なつた。そしてダイヤモンド膜 付きシリコンウエハーの表面の一部にレジスト法 酸素高周波プラズマにより穴あけ加工して、穴あ け部の表面へア型となるよう不純物付着させて加 **熱により選択拡散させ、再び前記の条件で、その** 表面にダイヤモンド部 践を堆積させる。 更に、そ の長回の一部に高周波プラメマ穴あけっ不納物と **型選択拡散ーダイヤモンド弾膜生成をくり返し、** 半導体集積回路累子であるトランジスターを製作 した。局部的に都合1~3回のダイヤモンド薄膜 **単鉄を行なう。**

一个大学的企业等,1960年1989年1989年,1962年,1962年1987年,1962年,1962年,1962年,1962年,1962年,1962年,1962年

得られたシリコンクエハーの設面には、1回当り10000オングストローム、都合3回で約3000オングストロームの灰黒色輝膜19が形成されていた。電子線回析のパターンではがイヤモンドに相当してかり、又200℃に加熱したなか全くはがれ等認められた。即定の結果、抵抗10180cmであり、然伝導度は2000で・mで・kであった。前述のトランジスター素子の上に真空蒸光にで電流であり、前述のトランジスター素子の上に真空蒸光にで電流であり、前述のナランジスター素子の上に真空蒸光にで電流であり、前端のナランジスターを表別したもの半導体集積回路側路上に関係の対象によりのは当り故障率の対象によりの対象によりのは当り故障率の対象によりのは当り故障率の対象によりにあり、100倍以上の耐久性であった。

その寒験結果、袋面はクラック、変色、はがれ 等異常はみられなかつた。

なか本発明において、シリコン単結晶上に形成 する前述のような两抵抗・熱伝導度の良い薄膜は 1 回当り 8 0 0 0 ~ 1 2 0 0 0 オングストローム

- 2 … 基板保持具
- 3 … グリッド
- 4 … 基板
- 5 … 基板加熱用フィラメント
- 6 …ノメル
- 7…電磁界コイル
- 8 … 気体加熱用フィラメント
- 9 …シャツター
- 10…直流電界
- 11…粕絶パイプ
- 12…交流電界
- 13…アーク世界
- 14…交流電界
- 15… 直流 電界
- 16…コレクタ低極
- .1 7 …ペース复振
- 18…エミツタ電極 .
- 19…ダイヤモンド溶膜コート
- 20…エミツタ拡散度
- .21 …ペース拡散層

. •

が望ましい。

なお本発明の構成は、少なくともシリコン単結 晶の表面にダイヤモンド膜を形成したことを特散 とするが、シリコン単結晶の上に酸化シリコンを 形成し、更に低極配線したアルミニウムの上にダ イヤモンド膜を形成しても、熱伝導の良い半導体 集積回路素子が得られた。

(発明の効果)

以上述べてきたように、本発明によれば、表面にダイヤモンド薄膜が形成されているため、高抵抗ならびに熱伝導度が良く、作類性の高い半導体 集秩回路累子が提供でき、工業的価値は極めて大 なるものである。

4 図面の簡単な説明

第1四は、本発明による半導体集積回路索子を 製造する装置を示す説明図、第2回は本発明の一 実施例で(a)は上面図、(b)は主要断面図で ある。

1…真空ペルジャー

22…コレクタ拡散層

2 5 ··· N 型 個

2 4 … P 型層

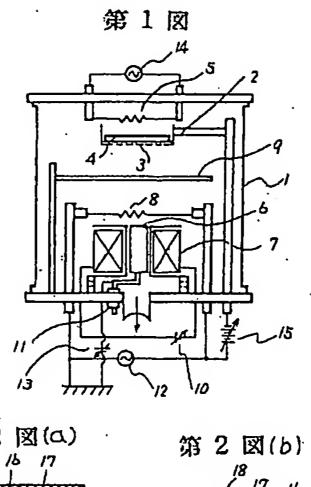
以上

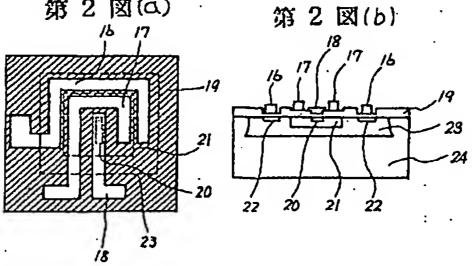
出願人 セイコー電子工業株式会社

代型人 弁理士 最 上



了一个人,我就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人。





では、 Media Mariana Language は、Mariana Mariana Mariana Mariana Angle 1987 (1987) (1987) (1987) (1987) (1987) (1987) (1987) (1987) (1987) (1987) (1987) (1987) (1987) (1987) (1987) (1987)